

技術士包装物流会 7 月度講演会 講演要旨

日時	2024 年 7 月 8 日(月) 18:00—19:30
場所	TEAMS による WEB 配信
演題	「従来の“常識”がネックだったヒートシール技法の革新報告」
講師	菱沼技術士事務所 菱沼 一夫
内容	<p>ヒートシール技法はプラスチック材の開発に伴って、軟包装として実用化され、既に 80 年</p> <p>以上の歴史がある。しかし、古典的な技法は今日的に要求を満たしていない。</p> <p>1980 年初頭より、レトルトパウチ包装の難題(クレーム)をきっかけに、筆者はこの改革に取り組んでいる。溶着面温度計測法;“MTMS”を拠り所にした 2011 年以降の革新研究を統合した最新のヒートシール技法を報告する。</p> <p>各位が、この報告を参照いただければ、困難とされていた包装の基幹技術の軟包装を躊躇せず、安心してコンサルティングできると存じます。又、ご支援も致します。よろしくお取り計らい下さい。聴講をお待ちします。</p>